MicroProbe

用户手册

产品信息

产品名称: MicroProbe

产品重量: 6 g

电压: 5V

电流: 3mA

最大电流: 600mA

电缆长度: 1.5m

接线: 5P, 间距 1.25mm

使用温度: ≤60℃

标准误差: 0.001mm@24℃环境温度,60℃ 热床温度

0.003mm@60℃环境温度,100℃ 热床温度

寿命: 探针检测可达次数 1000w

适配机型: 所有 FDM 打印机

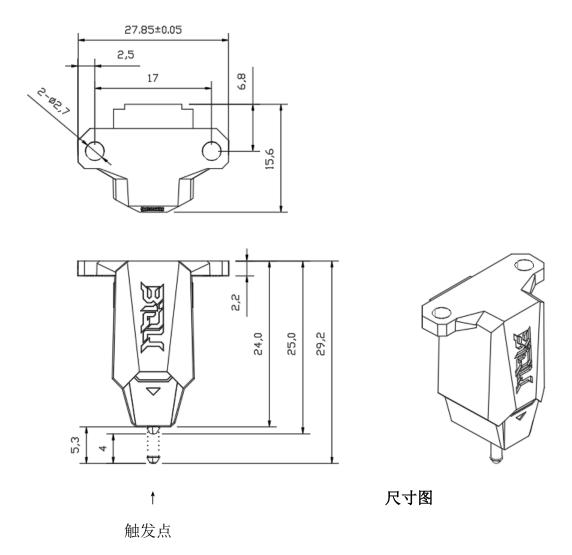
产品优点

- 1. 整体体积小;
- 2. 重量轻;
- 3. 安装简单,使用便捷;
- 4. 应用广泛,兼容性强;

- 5. 精度高,稳定性强;
- 6. 探针可拆卸、更换。

产品尺寸

27.9 x 15.6 x 29.2 mm (探针伸出)



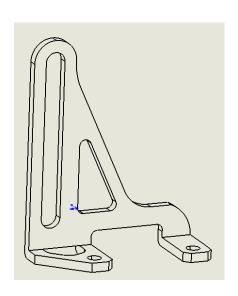
注意: Microprobe 的工作方式与 BLTouch 不同。 Microprobe 没有触发距离,其探针将在完全伸出的状态下瞬间触发。 因此在为其设计支架时,探针之于喷嘴的位置需在其完全伸出的状态下超出喷嘴 1.5-2 mm。

安装支架与安装指南

1. MicroProbe 支架说明

在售以下安装支架,用于 BIQU B1, H2 系列挤出机, Ender 系列打印头,和 Voron Afterburner/StealthBurner. 另外,还有用于其他打印头的 3D 模型可供下载。我们也可以提供 MicroProbe 的 CAD 模型为用户提供支架设计参考,以便其他机器使用。欢迎将您设计的支架发送给我们,我们会将其分享到 GitHub 上,供我们的社区使用。





2. 安装指南

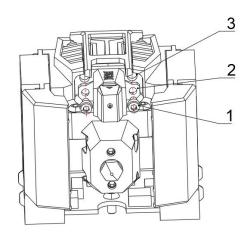
2.1 Hurakan 打印头-无需支架:

1: M2.5x5 螺丝 (2Pcs)

2: MicroProbe

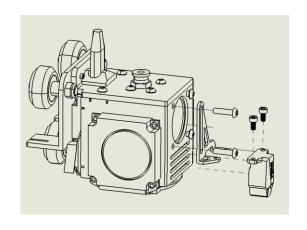
3: Hurakan 打印头

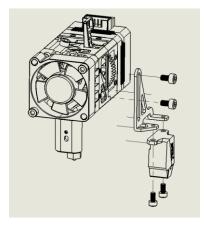
如图所示: 用两颗 M2.5x5 螺丝直接把



MicroProbe 固定在 Hurakan 打印头上。

2.2 B1 打印头 / H2 V2S 挤出机- 需要 B1/H2 V2S 支架:





B1 打印头

H2 系列挤出机

将 B1/H2 V2S 支架安装于 B1 打印头/H2 系列挤出机上, 然后再用两颗 M2.5x5 螺丝将 MicroProbe 安装在 B1/H2 V2S 支架上。

2.3 Ender 系列打印头-需要 Ender 支架:

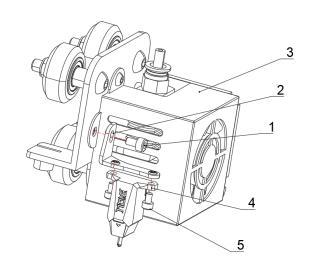
1: M3x5 螺丝

2: Ender 支架

3: Ender 系列打印头

4: MicroProbe

5: M2.5x5 螺丝



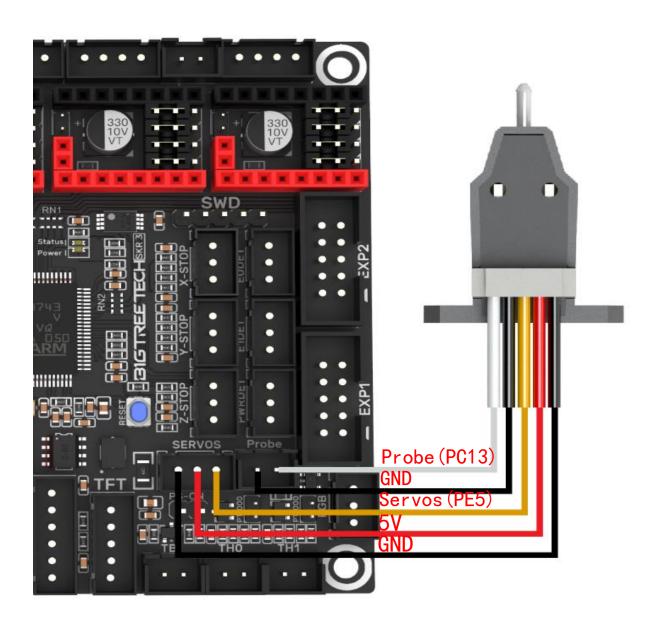
用 M3x5 螺丝把 Ender 支架固定于

Ender-3 打印头上, 然后用 2 颗 M2.5x5 螺丝把 MicroProbe 安装于 Ender 支架

接线

MicroProbe 的线序与 BLTouch 的线序完全相同。使用 5V 供电,控制信号线兼容 3. 3V/5V,检测信号线对外为开漏输出(需要主板的信号线上有 10K 的上拉电阻,或者固件中将 IO 设置为上拉输入)。

以SKR 3主板为例,接线图如下所示。



固件

重要提示:

- Microprobe 的工作方式与 BLTouch 不同,必须为 Microprobe 重新配置固件,否则将导致无法恢复的硬件损坏。
- 以 SKR 3 主板的配置为例,其他的主板只需要将 "控制 (PE5)、检测 (PC13)" 两根信号线的 IO 替换为主板上实际的 IO 即可。
- Microprobe V1 和 V2 版本的检测信号线触发的电平不同,V1 是低电平触发, V2 是高电平触发,需要根据实际的硬件版本,设置对应的固件。



1. Marlin

```
C Configuration.h M X

Marlin > C Configuration.h > ...

1125 | */
1126 | //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN

1127
```

//#define Z MIN PROBE USES Z MIN ENDSTOP PIN

禁用掉此配置,否则会自动将检测信号线的 IO 设置为 Z_MIN_ENDSTOP 端口的 IO

```
C Configuration.h M X

Marlin > C Configuration.h > ...

1145 | */
1146 # #define Z_MIN_PROBE_PIN PC13 // Pin 32 is the RAMPS default
1147
```

#define Z MIN PROBE PIN PC13 // SKR 3 主板上检测信号线 IO 为 PC13

```
C Configuration.h M X

Marlin > C Configuration.h > ...

1331 */

1332 #define PROBE_ENABLE_DISABLE

1333 #if ENABLED(PROBE_ENABLE_DISABLE)

1334 #define PROBE_ENABLE_PIN PE5 // Override the default pin here

1335 #endif
```

#define PROBE_ENABLE_DISABLE // 开启 Probe Enable / Disable 功能 #define PROBE ENABLE PIN PE5 // SKR 3 主板上控制信号线 IO 为 PE5

```
C Configuration.h M X

Marlin > C Configuration.h > ...

1165 */

1166 #define FIX_MOUNTED_PROBE
```

#define FIX MOUNTED PROBE // 设置调平传感器的类型

```
C Configuration.h M X

Marlin > C Configuration.h >  NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET

1285 | */
1286  #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, 0, 0 }
```

#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, 0, 0 } // MicroProbe 实际安装的偏移量

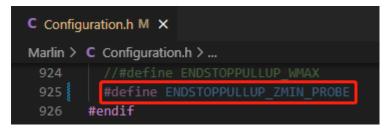
```
C Configuration.h M X

Marlin > C Configuration.h > ...

971  #define W_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.

972  #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe.
```

#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // 检测信号线, V1 版本设置为 false 代表低电平触发, V2 版本设置为 true 代表高电平触发



#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE // 检测信号线为开漏输出,需要设置上拉电阻

2. Klipper

```
[output pin probe enable]
pin: PE5 # SKR 3 主板上控制信号线 IO 为 PE5
value: 0 # 探针默认收回
# 探针弹出命令
[gcode macro Probe Deploy]
gcode:
     SET_PIN PIN=probe_enable VALUE=1
# 探针收回命令
[gcode_macro Probe_Stow]
gcode:
   SET_PIN PIN=probe_enable VALUE=0
[probe]
pin: ^PC13 # SKR 3 主板上检测信号线 IO 为 PC13, V1 版本设置为 ^PC13 代表
低电平触发, V2 版本设置为 ^!PC13 代表高电平触发
deactivate_on_each_sample: False
x_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
y_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
z_offset: 0.0 # MicroProbe 实际安装的偏移量
speed: 5.0
activate_gcode:
     Probe_Deploy
     G4 P500 # 给探针弹出预留 500 毫秒的时间
deactivate gcode:
  Probe_Stow
```

参考 https://www.klipper3d.org/Probe Calibrate.html
https://www.klipper3d.org/Bed Level.html#the-paper-test

Z offset 调试步骤稍微复杂一些,所以我们单独拎出来将,首先在 Console 执行

G28

PROBE CALIBRATE

home 机器并开始校准程序。然后将 A4 纸放在喷嘴与热床的中间,在 Console 执行

TESTZ Z=-0.1

移动喷嘴的高度,负值代表向下移动,正值代表向上移动。-0.1 代表向下移动 0.1mm,可以根据喷嘴的实际高度设置移动的距离。调整喷嘴的高度,使喷嘴刚好压住 A4 纸,抽动 A4 纸时能感受到摩擦力但又不至于压坏纸张的时候,代表高度刚刚好,此时在 Console 执行

ACCEPT

SAVE CONFIG

接受并保存 z offset 到 printer. cfg 中, klipper 重新启动后可以查看 printer. cfg 的末尾, 会发现刚才校准的 z offset 的实际高度

```
[bed mesh]
speed: 50
# The speed (in mm/s) of non-probing moves during the calibration
horizontal move z: 5
# The height (in mm) that the head should be commanded to move to
# just prior to starting a probe operation.
mesh min: 10, 10
# Defines the minimum X, Y coordinate of the mesh for rectangular
# beds. This coordinate is relative to the probe's location. This
# will be the first point probed, nearest to the origin. This
# parameter must be provided for rectangular beds.
mesh_max: 220, 220
# Defines the maximum X, Y coordinate of the mesh for rectangular
# beds. Adheres to the same principle as mesh_min, however this will
# be the furthest point probed from the bed's origin. This parameter
# must be provided for rectangular beds.
probe count: 5, 5
# For rectangular beds, this is a comma separate pair of integer
# values X, Y defining the number of points to probe along each
# axis. A single value is also valid, in which case that value will
# be applied to both axes.
```

参考 https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html#bed_mesh

3. RRF

X 0:/sys/config.g

; Z-Probe

M950 P0 C"servo0"

M558 P5 C"^probe" H5 F120 T6000

G31 P500 X0 Y0 Z0

SKR 3 主板控制信号线 IO 在 RRF 固件中的名称为 "servo0"

M950 P0 C"servo0"

SKR 3 主板检测信号线 IO 在 RRF 固件中的名称为 "probe", 设置为上拉输入

M558 P5 C"^probe" H5 F120 T6000

V1 版本设置为 "^probe" 代表低电平触发, V2 版本设置为 "^!probe" 代表高电平触发

G31 P500 X0 Y0 Z0; MicroProbe 实际安装的偏移量

X 0:/sys/bed.g

M42 P0 S1

G4 P500

G29 ; probe the bed and enable compensation

M42 P0 S0

M42 P0 S1; 探针弹出命令

G4 P500; 给探针弹出预留 500 毫秒的时间

G29; probe the bed and enable compensation

M42 P0 S0; 探针收回命令